

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1347)

根據股票期權計劃授出股票期權

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零一九年十二月二十三日，本公司根據於二零一五年九月一日採納的現有股票期權計劃(「股票期權計劃」)向華虹半導體(無錫)有限公司(「華虹無錫」)具有重要技術專長及／或擔任核心管理職位的101名僱員授出2,482,000份股票期權(「期權」)，可認購合共最多3,500,000股之本公司普通股(「股票」)，惟須待承授人接納後，方可作實。根據中華人民共和國(「中國」)上海市國有資產監督管理委員會的規定，本次授出期權已獲本公司股東於二零一九年三月二十八日舉行之股東特別大會上批准。授出期權的詳情如下：

授出日期	:	二零一九年十二月二十三日
授出期權的行權價	:	17.952港元
授出期權數目	:	2,482,000
股票於授出日期 的收市價	:	17.260港元
股票於緊接授出日期 前五個交易日 的平均收市價	:	17.952港元
期權的有效期	:	自二零一九年十二月二十三日至二零二六年十二月二十二日(計七年)，包括首尾兩日
期權的歸屬期	:	就華虹無錫副總裁或以上級別的僱員而言，期權的四分之一將分別於二零二一年十二月二十三日、二零二二年十二月二十三日、二零二三年十二月二十三日及二零二四年十二月二十三日歸屬

就華虹無錫其他僱員而言，期權的三分之一將分別於二零二一年十二月二十三日、二零二二年十二月二十三日及二零二三年十二月二十三日歸屬

行權價每股17.952港元乃以下的最高者：(i)香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）發佈的每日報表所報股票於授出日期的收市價每股17.260港元；(ii)聯交所發佈的每日報表所報股票於緊接授出日期前五個交易日的平均收市價每股17.952港元；及(iii)股票面值。

有關訂約方之資料

本公司

本公司為特種應用之半導體（主要為8英寸(200mm)晶圓）製造商。本公司之技術，尤其是嵌入式非易失性存儲器(eNVM)及功率器件，主要應用於消費者電子、通訊、計算及工業以及汽車行業。

華虹無錫

華虹無錫目前為本公司之非全資子公司，主要從事12英寸(300mm)晶圓集成電路之設計、研究、製造、測試、封裝及銷售。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海，二零一九年十二月二十三日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事：

杜洋

森田隆之

王靖

葉峻

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壘，太平紳士

葉龍蜚